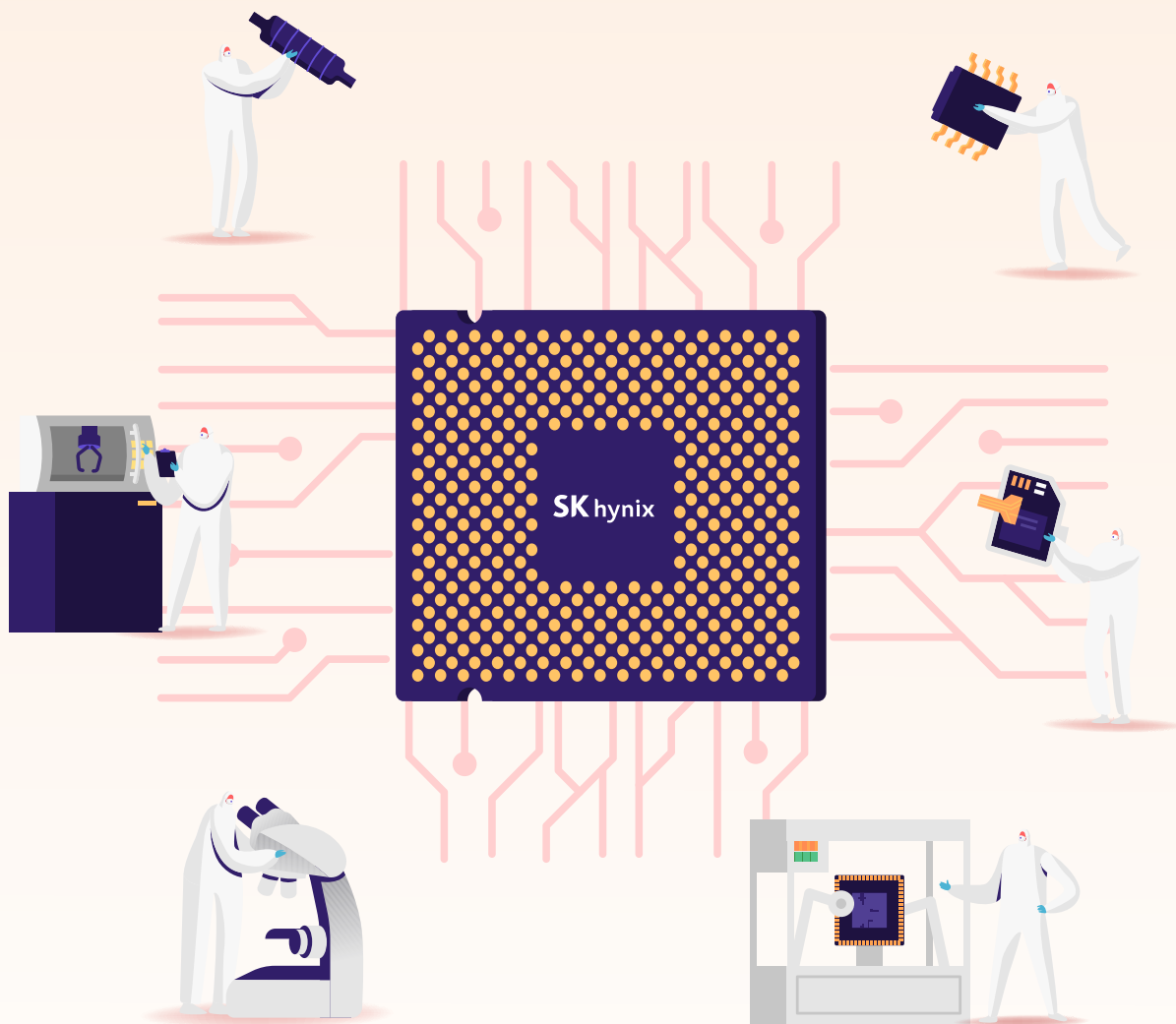


We Technology

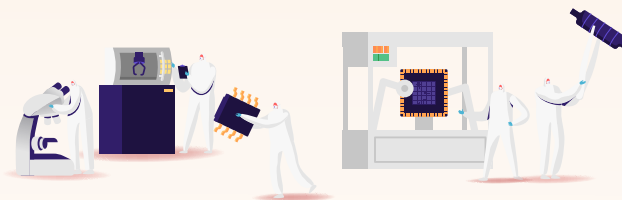
미래 ICT 세상을 향상시켜



2022 SK하이닉스 신입 Maintenance 모집

지원기간 | 2021. 11.29(월)~12.15(수) 14시

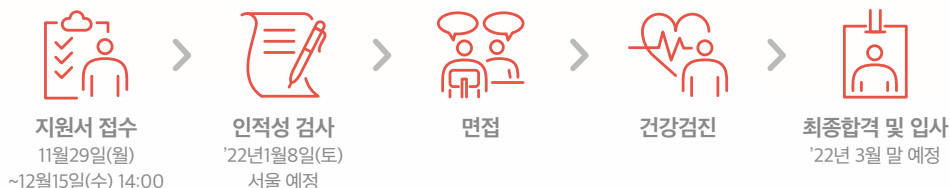
지원방법 | recruit.skhynix.com 온라인 접수



We Technology

- 근로조건** 정규직
- 근무지** 이천, 청주
- 채용인원** 000명
- 자격지원** 다음 사항을 만족하는 분
- 고등학교 또는 전문대 졸업자
(전문대 '22년 2월 졸업예정자 지원 가능)
 - 전공 : 반도체, 전자, 전기, 기계, 화공, 컴퓨터, 안전, 소방 등 관련 전공
 - '22년 3월 입사 가능한 자
 - 4조3교대 근무 및 방진복 착용 가능한 자
- 수행업무**
- 반도체 제조 관련 장비 유지보수 및 Line 운영/대응
 - Gas/Chemical 설비운영
 - 안전 비상대응

절차 및 일정



- 기타사항**
- 전문대 졸업 예정자는 '22년 2월 졸업 불가 시 합격 취소
 - 학사 이상 학위 소유자는 지원 불가능
 - 지원서 또는 제출서류를 허위로 기재하는 경우, 전형 단계에서의 불이익 및 입사 취소 가능
 - 취업보호대상자 및 장애인은 관련 법령에 의거 우대
 - 남자의 경우 병역을 필하거나 면제된 자에 한해 지원 가능
 - 채용 일정은 회사 일정에 따라 변경될 수 있음

- 문의처**
- 전화 031-5185-5538 / 031-5185-6103
 - E-mail : jo.hyemi1@sk.com

SK하이닉스 뉴스룸

뉴스룸은 SK하이닉스에 대해 궁금해하시는 모든 분들께 좀 더 가깝게 다가갈 수 있는 공간을 마련하기 위해 2019년 10월 오픈한 공식 소통 채널입니다.

학생들이 궁금해하는 취업관련 소식들과 SK하이닉스 관련 소식들을 어느 때보다 빠르게 접할 수 있습니다.

news.skhynix.co.kr

OVERVIEW

SK하이닉스는 끊임 없는 기술혁신으로 글로벌 ICT 산업의 발전을 이끌며 오늘날 인류의 삶을 윤택하게 만들고 있습니다.

지속 성장하는 고부가가치 메모리 시장에 적극 대응한 결과 2020년에는 매출 31,9조원, 영업이익 5,0조원(영업이익률 16%)을 기록하며 업계 선두 업체로서의 위상을 더욱 공고화 시켰습니다.

초연결, 초지능, 초융합으로 대표되는 4차 산업혁명의 중심에는 반도체가 있습니다. 특히 빅데이터 시대에서는 메모리의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. SK하이닉스는 이러한 변화에 성공적으로 대응하기 위해 복잡 다양해지는 고객의 Needs를 연구하고, 시장에 한 발 앞선 솔루션을 제공하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 기술 한계를 넘어선 성능 확보와 차세대 제품 협력을 통해 공급자를 넘어 가치를 창조하는 파트너로서 고객 관계를 확대해 나갈 것입니다.

SK하이닉스는 작년 10월말 회사의 미래를 위한 설계도인 Financial Story를 발표하며, DRAM-NAND 양 날개를 펼쳐 지속적인 사업 성장을 도모하는 한편 ESG를 강화해 인류와 사회에 기여하겠다는 목표를 세웠습니다.

SK하이닉스는 이를 달성하기 위한 첫걸음으로 인텔의 NAND 사업 인수 계약을 체결했으며, 양사간 시너지 창출과 새로운 위상 확보를 위해 더욱 역량을 강화할 계획입니다. DRAM은 First Mover로서 시장을 주도하고 업계 선도할 수 있는 기술 리더십을 더욱 공고히 하며, CIS는 제품 포트폴리오를 다변화하며 변화에 대응한다는 방침입니다.

더불어 기업의 생존과 성장을 위한 필수 조건인 ESG를 강화해 더욱 많은 경제적/사회적 가치를 창출하고 인류사회에 기여하며 한 단계 더 성숙한 회사로 발전해 나가겠습니다.

이와 같이 SK하이닉스는 급변하는 시장환경 속에서도 경쟁력을 강화하면서도 사회적 가치를 적극 창출해 고객, 투자자, 시장 등 다양한 이해관계자에게 신뢰와 공감을 받으며 기업가치를 더욱 높여 나가겠습니다.

BRIEF HISTORY

2015 ~ 2021

- '21.02 이천 M16 fab 준공 완료
- '20.10 인텔 낸드 메모리 사업 인수 계약 세계 최초 DDR5 출시
- '20.02 임직원 참여 행복나눔기금 10년, 누적 224억 기탁
- '19.10 3세대 10나노급(1z) DDR4 D램 개발
- '19.08 업계 최고속 'HBM2E' 개발
- '19.06 세계 최초 128단 1테라비트 TLC4D 낸드 양산
- '19.05 96단 4D 낸드 기반 1테라비트 QLC샘플 출하
- '19.04 중국 우시 확장 팹(FAB) C2F 준공
- '19.03 1조 원 이상 규모의 반도체 상생 클러스터 지원 방안 확정
- '19.02 반도체 클러스터 SPC, 용인시에 투자의향서 제출
- '19.01 2018년 사상 최대 경영실적 달성
- '18.12 이천 M16 기공식 개최 신임 대표이사에 이석희 사장 선임
- '18.11 차세대 D램 표준 규격 16Gb DDR5 D램 개발 2세대 10나노급(1Y) DDR4 D램 개발 세계 최초 'CTF 기반 96단 4D 낸드플래시' 개발
- '18.10 사회적 가치 창출 위한 지속경영 중장기 목표 선언 기술 중심 세 슬로건 'We Do Technology' 도입 청주 M15 준공식 개최
- '18.09 '2018 한국IR 대상' 대상 수상
- '18.06 한미일 컨소시엄, 도시바메모리 인수 절차 완료
- '18.05 자회사형 장애인 표준사업장 '행복모아' 준공
- '18.03 선임사외이사제도 도입 및 이사회 내 지속경영위원회 신설
- '18.02 4세대(72단) 3D 낸드 기반 기업용 SSD 사업 본격 진출
- '18.01 2017년 사상 최대 경영실적 달성 사회적 가치 창출 본격 추진
- '17.07 파운드리 전문회사 SK하이닉스 시스템 아이씨 공식 출범
- '17.04 세계 최고 속도 차세대 그래픽 D램 GDDR6 개발 업계 최고 적용 72단 3D 낸드플래시 개발
- '17.01 LPDDR4X 규격 최대용량 8Gb 모바일 D램 출시
- '16.12 충북 청주에 최첨단 신규 반도체 공장 건설 발표
- '16.10 국내 최초 CDP 최고 영예인 '플래티넘 클럽' 진입
- '16.01 2015년 사상 최대 경영실적 달성
- '15.08 이천 M14라인 준공 및 미래비전 선포 샌디스크와 특허라이선스 연장 및 공장 계약 체결
- '15.06 협력사와 상생 모델 '임금공유제' 시행
- '15.05 '안전 최우선 경영' 방침 선포
- '15.02 8Gb LPDDR4 업계 최초로 상용 스마트폰에 탑재
- '15.01 2014년 사상 최대 경영실적 달성

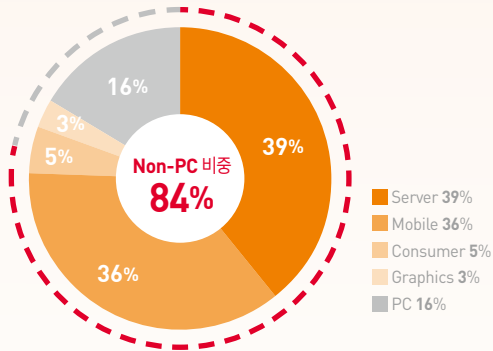
2014 ~ 2006

- '14.12 도시바와 전방위적 협력 확대
- '14.10 최대용량 비휘발성 하이브리드 D램 모듈(NVDIMM) 개발
- '14.09 중국 충칭 후공정 생산법인 준공 차세대 Wide IO2 모바일 D램 업계 최초 개발
- '14.06 소프트 벨라루스 팹웨어 사업부 인수
- '14.05 美 바이올린메모리 PCIe 카드 부문 인수
- '14.04 128Gb DDR4 모듈 최초 개발
- '14.01 2013년 사상 최대 경영실적 달성
- '13.12 차세대 모바일 메모리 LPDDR4 세계 최초 개발 업계 최초 TSV기술 기반 초고속 메모리(HBM) 개발
- '13.10 20나노급 6Gb LPDDR3 개발
- '13.07 사상 최대 분기 매출 및 영업이익 기록 삼성전자와 반도체 특허 크로스 라이선스 계약 체결
- '13.06 램버스와 포괄적인 특허 라이선스 계약 체결 세계 최초 고용량 8Gb LPDDR3 개발
- '13.03 기업블로그 '하이라이프' 오픈
- '13.02 박성욱 신임 대표이사 선임
- '12.09 플래시 솔루션 디자인 센터 설립 20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
- '12.06 청주 M12라인 준공 IBM과 PC램 전략적 제휴 체결 이탈리아 아이디어플래시 인수 후 유럽 기술센터 전환설립 美 컨트롤러 업체 LAMD 인수 일반 소비자용 SSD 출시
- '12.04 美 스펀센과 전략적 제휴 체결
- '12.03 'SK하이닉스 주식회사'로 사명 변경 및 SK하이닉스 출범
- '12.02 최대주주 SK텔레콤으로 변경 SK그룹 최태원 회장, SK하이닉스 대표이사 회장 취임
- '11.07 일본 도시바와 차세대 메모리 STT-MRAM 공동개발 계약 체결
- '11.03 TSV기술을 활용한 세계 최대 용량 D램 개발
- '11.01 공정현 평가 및 보상을 위한 승진패지 및 마일리지형 新인사제도 도입
- '10.12 세계 최초 30나노급 4Gb D램 개발
- '09.08 세계 최초 47기가바이트 모바일 D램 인텔 인증 획득
- '09.05 중국 무석시 후공정 합작사 설립
- '08.08 300mm 전용 청주 제3공장 준공
- '06.10 중국 장쑤성 우시시 합작공장 준공, 글로벌 300mm 생산체제 구축

BUSINESS PORTFOLIO

고부가가치 제품 비중 확대로 차별화된 수익구조 실현

범용화된 PC제품보다 고부가가치 Non-PC제품인 모바일, 컨슈머 그래픽, 서버용 메모리 비중 확대를 통해 세계 최고 수준의 시장점유율 확대



기술리더십 확보: 차세대 기술 확보와 제품개발을 통한 세계시장 선도

업계를 선도하는 기술경쟁력 유지와 미래기술 한계를 넘어서기 위해 차세대 메모리 개발 추진

사회공헌



Mission

나눔을 통해 지역사회와 함께 행복한 기억을 만드는 기업

3대 원칙

행복한 참여	행복한 상생	행복한 변화
구성원의 자발적 나눔 참여 중심	사업장 소재 지역사회 집중	진정성이 담긴 실질 · 실용적 사업

PRODUCT & APPLICATION

DRAM

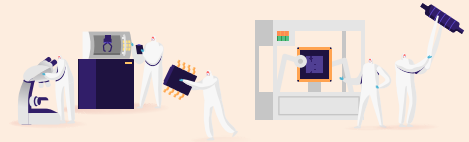


NAND Flash



CIS



**- 성별 및 나이 제한이 있나요?**

아니요, 당사 Maintenance 지원 시 성별 및 나이 제한 없습니다.

- 입사지원서 전공 검색 시 일치하는 결과가 없습니다.

정확히 일치하는 전공 검색 결과가 없는 경우 유사한 전공으로 입력해 주시기 바랍니다.

- 성적 기입 시 전 학년 모두 입력해야 되나요?

본인 최종학력에 따라 고교 생활기록부 또는 전문대 성적 증명서를 기반으로 빠짐없이 작성해야 되며, 허위 또는 누락 시 채용 불이익이 있을 수 있습니다.

예시) 최종학력이 고등학교인 경우 : 고등학교 성적 기입

예시) 최종학력이 전문대(22년 2월 졸업예정자 포함)인 경우 : 전문대 성적 기입

- 지원서의 고교 행동 특성 및 종합 의견은 필수로 기입해야 될까요?

네, 생활기록부 내용 그대로 기입해 주시기 바랍니다.

- 입사지원서를 수정할 수 있나요?

지원서는 작성 중 수시로 임시 저장이 가능하며,

제출 완료 이후에도 접수 마감일 이전까지는 언제든지 수정이 가능합니다.

- 입사지원 시 제출서류는 무엇이며, 언제 제출하나요?

고교 생활기록부, 전문대 성적/졸업 증명서, 자격증 등 면접 시 제출하시면 됩니다.

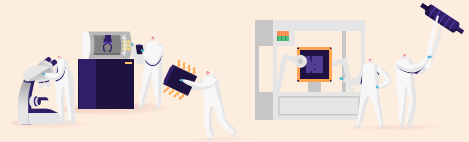
- 인적성검사 장소는 어디인가요?

서울에서 진행 예정으로 세부 장소는 서류 합격자에 한해 추후 안내드리겠습니다.

- 인적성검사를 오프라인으로 진행할 예정인가요?

네. 그렇습니다. 지원자 여러분의 안전한 응시를 위해

최선을 다해 준비 중이며 방역 수칙을 철저히 준수하여 시행할 예정입니다.

**- 인적성검사는 어떤 문제를 보나요?**

적성은 기초지식(영어, 수학), 언어/패턴 이해, 상황 판단 등 총 80문제이며,
인성은 Maintenance 직무에 부합하는 인재 선발을 위한 인성검사로 280문항입니다.

- 회사가 인천, 청주에 위치하고 있는데, 입사하게 되면 기숙사 입숙이 가능한가요?

미혼인 경우 기숙사가 제공됩니다.
단, 부모님 주소지 기준으로 배치 사업장에 통근버스 미운행 지역인 경우 입숙 가능합니다.

- 전형 결과는 어떻게 통보가 되나요?

지원자이메일 주소로 결과를 안내드리고 있습니다.

- 이 외 궁금한 사항은 어떻게 문의해야 될까요?

jo.hyemi@sk.com으로 메일 문의하시기 바랍니다.

